

# HT32 系列 EBI

文件编码: AN0470S

## 概述

HT32 系列微控制器的并行总线接口名称为: EBI 或外部总线接口。它能够访问外部异步并行总线设备,例如 SRAM、Flash 和 LCD 模块。该接口将外部信号以内存映射方式对应到 Cortex®-M 核心的内部地址总线。HT32 系列 EBI 支持数据线和地址线复用功能,可以有效减少连接到外部设备所需的引脚数。总线的读/写时序可依据外部设备时序要求进行调整。

### 总线控制信号

下表显示了 HT32 系列外部总线接口中所有控制信号以及地址和数据线信号。请留意,部分信号只在封装引脚数较多的 HT32 型号支持,封装引脚数较少的 HT32 型号可能只支持较精简的信号引脚。

信号	输入/输出	描述	
A[xx:0]	输出	地址总线	
AD[xx:0]	输入/输出	地址/数据总线	
CS	输出	片选	
OE	输出	输出使能	
WE	输出	写入使能	
ALE	输出	地址锁存使能	
BL[1:0]	输出	位组通道	
ARDY	输入	输入 异步就绪	

表 1 EBI 总线控制信号

BL[1:0]仅用于部分 16 位数据宽度 SRAM。ARDY 仅用于部分 NOR Flash。

### EBI 工作模式

EBI 支持复用与非复用寻址模式。非复用寻址方式工作效率更高更快,但需要的引脚数更多。 复用寻址方式速度较慢,并且需要额外的地址锁存器以及较少的引脚数。

### 非复用模式

- D8A8: 此模式支持8位地址和8位数据。地址位于EBI\_AD信号线的高8位,数据位位于低8位。
- D16: 在非复用模式中, 16位数据位于 16 EBI\_AD 信号线。地址位于 EBI\_A 信号线。

AN0470S 1 / 9 November 2, 2017



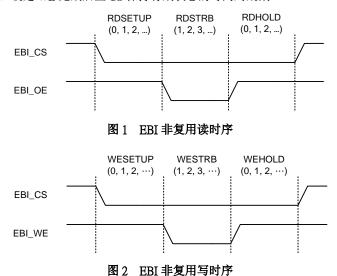
### 复用模式

- D8A24ALE: 此模式允许 24 位地址及 8 位数据共同复用于 EBI\_AD[15:0]信号线,来减少引脚使用且利用 EBI\_ALE 信号编码 8 位数据和 24 位地址。EBI\_AD 信号线的高 8 位 (EBI\_AD[15:8])依次是地址的最高及最低 8 位。EBI\_AD 信号线的低 8 位(EBI\_AD[7:0])是中间 8 位地址和 8 位数据。
- D16A16ALE: 此模式支持 16 位地址和 16 位数据,但还需要使用一个外部锁存器和一个额外的信号 EBI\_ALE。16 位地址和 16 位数据复用于 EBI\_AD 引脚。

## 时序配置

HT32系列EBI中有数个时序参数设定用来配合不同的访问协议

- RDSETUP: 设定 OE 有效前地址建立需要的时间周期数
- RDSTRB: 设定 OE 保持有效状态的时间周期数
- RDHOLD:设定 OE 无效后且 CS 保持有效状态的时间周期数
- WESETUP: 设定 WE 有效前地址建立需要的时间周期数
- WESTRB: 设定 WE 保持有效状态的时间周期数
- WEHOLD:设定WE无效后且CS保持有效状态的时间周期数



ADDRSETUP 和 ADDRHOLD 控制复用模式外部地址锁存器的时序。欲了解更多关于时序配置更详细的图表,请查阅参考手册。

- ADDRSETUP: 设定 ALE 有效前地址建立到 AD 总线所需要的时间周期数
- ADDRHOLD: 设定 ALE 无效后地址在 AD 总线上保持的时间周期数

AN0470S 2 / 9 November 2, 2017



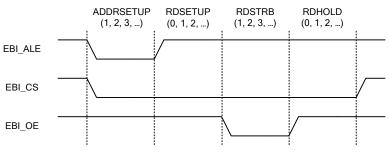


图 3 EBI 复用读时序

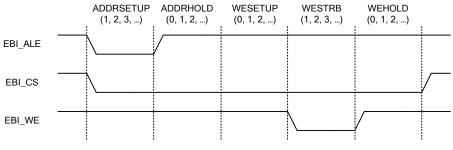


图 4 EBI 复用写时序

## 其他特性

- 整页读操作
- 写缓冲器
- AHB 处理宽度转换
- 读/写周期延长
- 极性配置

## 异步 NOR Flash 接口

### EBI 配置

EBI 提供了以下功能特性来控制 NOR Flash 内存。

- 选择映射 NOR Flash 内存的 Bank
- 选择要使用的 EBI 模式: D8A8、D16A16ALE、D8A24ALE、D16
- 使能或除能异步就绪或异步就绪溢出功能
- 配置控制信号的极性设定
- 配置时序参数
- 配置整页读功能

异步 NOR Flash 内存有不同的 AC 特性,所以第一步是要知道特定内存使用的时序参数的值。 本文以 MX29GL256F 内存为例作参考。表 2 列出了 MX29GL256F 内存读写访问时序。

AN0470S 3 / 9 November 2, 2017



符号	描述	值	单位
Tcs	芯片使能设定时间	0	ns
Twp	WE#脉冲宽度	35	ns
Twph	WE#脉宽高准位时间	30	ns
Twc	写周期时间	100	ns
Taa	地址之后的有效数据输出	100	ns
Toe	OE#变为低后有效数据输出	25	ns
Trc	读周期时间	100	ns

表 2 MX29GL256F NOR Flash 内存时序

利用表 2 中的内存时序,我们将 EBI 按照以下步骤进行初始化 (CPU 工作在 72MHz 且以 D16 模式中的 EBI Bank 0 为例):

```
EBI_InitStructure.EBI_Bank = EBI_BANK_0;
EBI_InitStructure.EBI_Mode = EBI_MODE_DIG;
EBI_InitStructure.EBI_AsynchronousReady = EBI_ASYNCHRONOUSREADY_DISABLE;
EBI_InitStructure.EBI_ARDYTIMEOUT = EBI_ARDYTIMEOUT_DISABLE;
EBI_InitStructure.EBI_ARDYTIMEOUT = EBI_ARDYTIMEOUT_DISABLE;
EBI_InitStructure.EBI_ACCONTIMEOUT = EBI_ACCONTIMEOUT_DISABLE;
EBI_InitStructure.EBI_AddressLatchPolarity = EBI_ADDRESSLATCHPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_WriteEnablePolarity = EBI_MITEENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_ReadSysignalPolarity = EBI_READENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_ReadySignalPolarity = EBI_READENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_AddressSetupTime = 0;
EBI_InitStructure.EBI_WriteSHoldTime = 0;
EBI_InitStructure.EBI_WriteStrobeTime = 4;
EBI_InitStructure.EBI_WriteStrobeTime = 4;
EBI_InitStructure.EBI_ReadSetupTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadSetupTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 6;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 6;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 6;
EBI_InitStructure.EBI_PageMode = EBI_PAGEMODE_ENABLE;
EBI_InitStructure.EBI_PageHitMode = EBI_PAGEMODE_ADDINC;
EBI_InitStructure.EBI_PageAccessTime = 0x3;
EBI_InitStructure.EBI_PageAccessTime = 0x4;
EBI_Cmd(EBI_BANK_0, ENABLE);
```

#### 硬件连接

以下是 MX29GL256F NOR Flash 和四个 EBI 模式之间的典型连接图。未使用的 EBI 引脚可作为普通 I/O 使用。

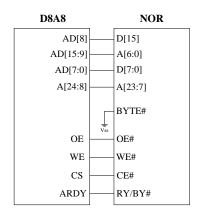


图 5 D8A8 模式中 EBI 连接到 NOR Flash

AN0470S 4 / 9 November 2, 2017



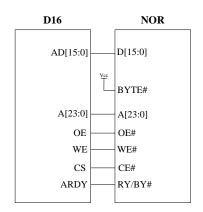


图 6 D16 模式中 EBI 连接到 NOR Flash

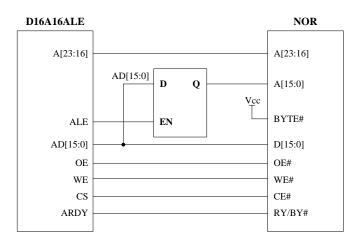


图 7 D16A16ALE 模式中 EBI 连接到 NOR Flash

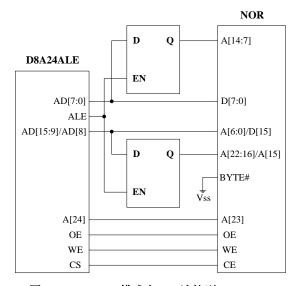


图 8 D8A24ALE 模式中 EBI 连接到 NOR Flash

AN0470S 5 / 9 November 2, 2017



## 异步 16 位 SRAM 接口

#### EBI 配置

EBI 提供了以下功能特性来控制 SRAM:

- 选择映射 SRAM 的 Bank
- 选择要使用的 EBI 模式: D8A8、D16A16ALE、D8A24ALE、D16
- 使能或除能字节通道功能
- 配置控制信号的极性设定
- 配置时序参数

异步 SRAM 有不同的 AC 特性,所以第一步是要知道特定内存使用的时序参数的值。本文以 IS61WV102416BLL 内存为例作参考。表 3 列出了 IS61WV102416BLL 内存读写访问时序。

符号	描述	值	单位
Tsce	CE 到写入完成时间	8	ns
Taw	地址建立到写入完成时间	8	ns
Tpwe	WE 脉冲宽度	8	ns
Twc	写周期时间	10	ns
Taa	地址访问时间	10	ns
Tdoe	OE 访问时间	6.5	ns
Trc	读周期时间	10	ns

表 3 IS61WV102416BLL SRAM 内存时序

利用表 3 中的内存时序,我们将 EBI 按照以下步骤进行初始化 (CPU 工作在 72MHz 且以 D16 模式中的 EBI Bank 2 为例):

```
EBI_InitStructure.EBI_Bank = EBI_BANK_2;
EBI_InitStructure.EBI_Mode = EBI_MODE_D16;
EBI_InitStructure.EBI_Mode = EBI_MYTELANE_ENABLE;
EBI_InitStructure.EBI_ByteLane = EBI_BYTELANE_ENABLE;
EBI_InitStructure.EBI_ChipSelectPolarity = EBI_ADDRESSLATCHPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_AddressLatchPolarity = EBI_MRITEENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_WriteEnablePolarity = EBI_READENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_ReadEnablePolarity = EBI_READENABLEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_ByteLanePolarity = EBI_BYTELANEPOLARITY_LOW;
EBI_InitStructure.EBI_AddressSetupTime = 0;
EBI_InitStructure.EBI_AddressHoldTime = 0;
EBI_InitStructure.EBI_WriteSetupTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_WriteSetupTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_WriteHoldTime = 1;
EBI_InitStructure.EBI_ReadSetupTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadStrobeTime = 2;
EBI_InitStructure.EBI_ReadHoldTime = 1;
EBI_Cmd(EBI_BANK_2, ENABLE);
```

考虑 HT32 系列 I/O 的驱动能力,当 CPU 工作在 72MHz 时,可能需要将部分 EBI 时序参数 适当的增加。

AN0470S 6 / 9 November 2, 2017



## 硬件连接

以下是 IS61WV102416BLL SRAM 和四个 EBI 模式之间的典型连接图。未使用的 EBI 引脚可作为普通 I/O 使用。

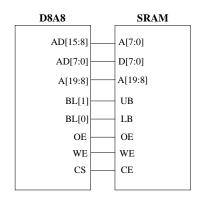


图 9 D8A8 模式中 EBI 连接到 SRAM

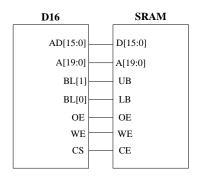


图 10 D16 模式中 EBI 连接到 SRAM

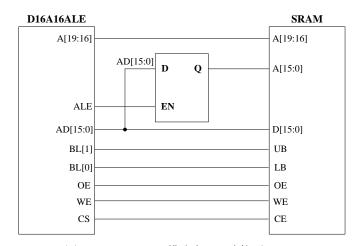


图 11 D16A16ALE 模式中 EBI 连接到 SRAM

AN0470S 7 / 9 November 2, 2017



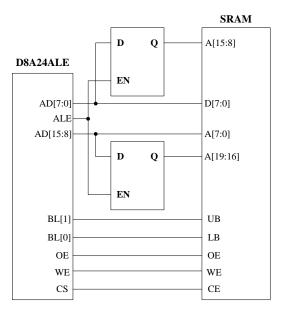


图 12 D8A24ALE 模式中 EBI 连接到 SRAM

## Intel 8080-like LCD 模块接口

## EBI 配置

正如上述异步 NOR Flash 或 SRAM 内存描述类似,EBI 有不同的访问协议。首先必须定义用户所用 LCD 相关的协议类型。该选择取决于不同控制信号及读写操作处理时 LCD 的行为。

## 硬件连接

以下是 LCD Intel 8080 和四个 EBI 模式之间的典型连接图。未使用的 EBI 引脚可作为普通 I/O 使用。

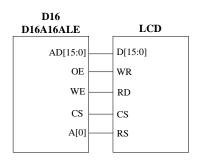


图 13 D16/D16A16ALE 模式中 EBI 连接到 LCD 8080-like 接口

AN0470S 8 / 9 November 2, 2017



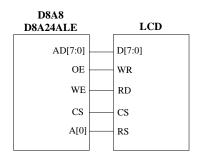


图 14 D8A8/D8A24ALE 模式中 EBI 连接到 LCD 8080-like 接口

## 版本及修改信息

Date 日期	Author 作者	Issue 发行、修订说明
2017.10.31	吴旭宏	第一版

## 免责声明

本网页所载的所有数据、商标、图片、链接及其他数据等(以下简称「数据」),只供参考之用,盛群半导体股份有限公司(以下简称「本公司」)将会随时更改数据,并由本公司决定而不作另行通知。虽然本公司已尽力确保本网页的数据准确性,但本公司并不保证该等数据均为准确无误。本公司不会对任何错误或遗漏承担责任。

本公司不会对任何人士使用本网页而引致任何损害(包括但不限于计算机病毒、系统固障、数据损失)承担任何赔偿。本网页可能会连结至其他机构所提供的网页,但这些网页并不是由本公司所控制。本公司不对这些网页所显示的内容作出任何保证或承担任何责任。

### 责任限制

在任何情况下,本公司并不须就任何人由于直接或间接进入或使用本网站,并就此内容上或任何产品、信息或服务,而招致的任何损失或损害负任何责任。

#### 管辖法律

本免责声明受中华民国法律约束,并接受中华民国法院的管辖。

#### 免责声明更新

本公司保留随时更新本免责声明的权利,任何更改于本网站发布时,立即生效。

AN0470S 9 / 9 November 2, 2017